

中华人民共和国电子工业行业标准

碳化钨铜合金

SJ/T 10168.4—91

Tungsten Carbide-Copper alloy

1 主题内容与适用范围

1.1 主题内容

本标准规定了碳化钨铜合金的技术要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。

1.2 适用范围

本标准适用于粉末冶金熔渗法生产的碳化钨铜合金。该产品主要用作真空开关管的触头材料。

2 引用标准

GB 4309 粉末冶金材料分类和牌号表示方法

GB 5586 电触头材料基本性能试验方法

GB 229 金属常温冲击韧性试验方法

3 技术要求

3.1 碳化钨铜合金的牌号和化学成分应符合表 1 规定。

表 1 %

牌 号	化 学 成 分		
	氧	铜	碳化钨
F6000E		20±3	余 量
F6001E		30±3	余 量
F6002E	0.012	40±3	余 量

注:用户如有其它要求,可由供需双方协商解决。

3.2 碳化钨铜合金的规格和偏差应符合表 2 规定。

表 2 mm

直 径 (D)	直径允许偏差	厚 度 (H)	厚度允许偏差
12.0~60.0	+0.1 0.0	3~1.5D	+0.5 0.0

3.3 碳化钨铜合金的物理机械性能应符合表 3 规定。

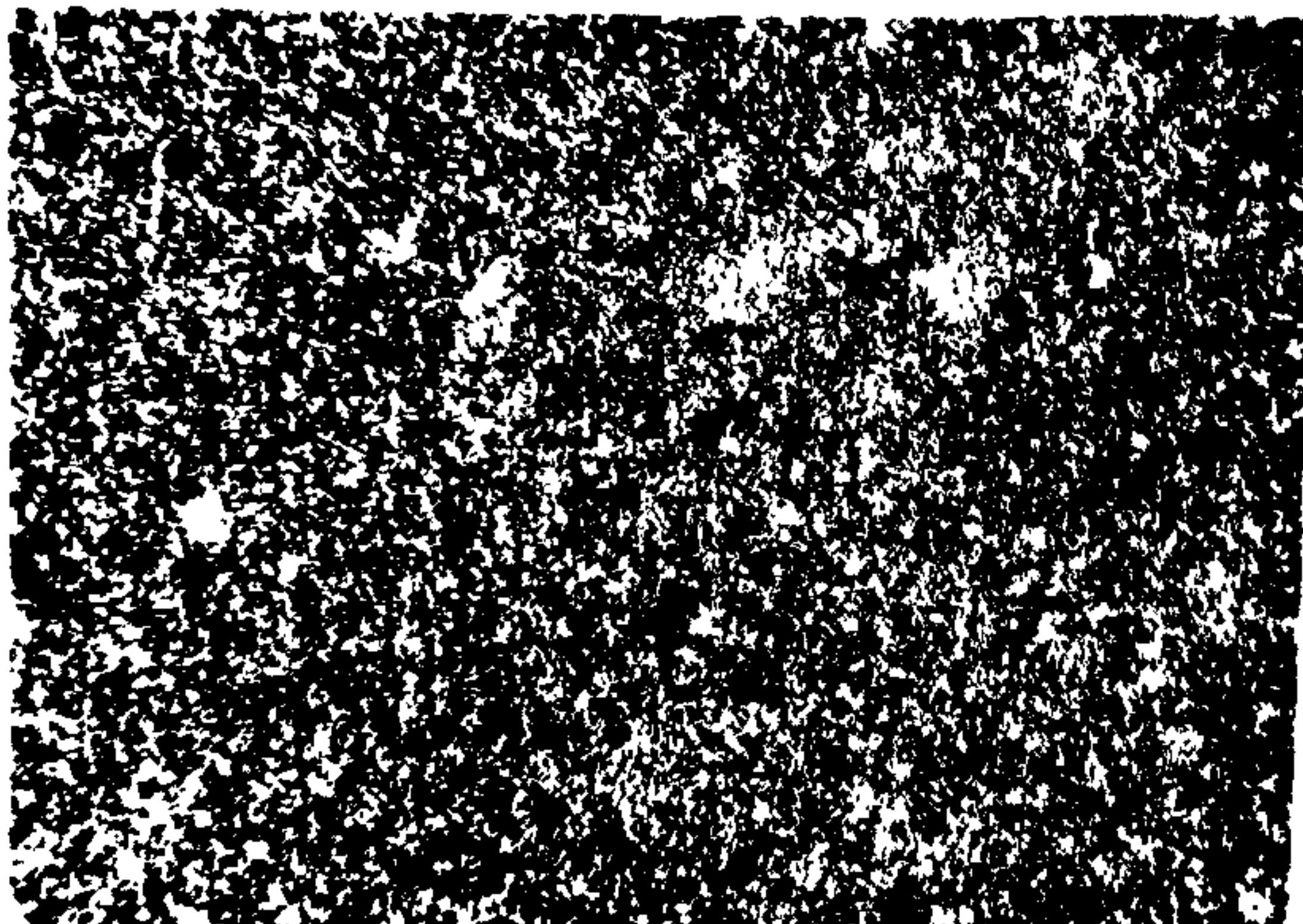
表 3

牌号	密度 g/cm ³	硬度 HB kgf/mm ² (1kg/mm ² =9.80665×10 ⁶ Pa)	冲击韧性 kgf·m/cm ² (1kgf=9.80665N)	电阻率 μΩ·m
F6000E	≥13.40			
F6001E	≥12.56			
F6002E	≥11.80	≥220	≥0.30	≤4.54×10 ⁻²

注: 用户如有平均截流值要求, 可由供需双方另行协商。

3.4 产品表面色泽均匀, 不得有裂纹、分层及明显的氧化层、夹杂、疏松、鼓泡等影响使用的缺陷。

3.5 碳化钨铜合金微观组织应均匀, 不应有呈大颗粒的“颗粒聚集”和“铜糊池”现象。金相照片如下图所示。



碳化钨铜合金金相组织 200×

4 试验方法

4.1 根据 3.1 条要求, 碳化钨铜合金中铜含量分析按附录 A《难熔合金中铜的测定》进行; 氧含量用“惰性气体熔融法”测定。

4.2 根据 3.3 条要求, 碳化钨铜合金的密度、硬度、电阻率检测按 GB 5586 进行; 冲击韧性试验按 GB 229 进行, 采用无缺口试样。

4.3 碳化钨铜合金表面质量检测, 用肉眼在自然光或日光灯下进行, 也可借助 5~10 倍放大镜进行观察。

4.4 根据 3.5 条要求, 碳化钨铜合金的微观组织用金相显微镜在 200 倍下进行观察。

4.5 根据 3.2 条要求, 碳化钨铜合金产品的直径和厚度用精度为 0.02mm 的游标卡尺测量。

5 检验规则

5.1 产品由供方质量检验部门进行检验, 保证产品符合本标准要求并填写质量合格证明书。

5.2 需方在收到产品之日起三个月内按本标准进行验收, 若验收结果与本标准不符时, 双方协商解决。

5.3 每提交批应由采用同一原材料, 按同一生产工艺, 连续生产的同一规格产品组成。

- 5.4 铜含量每批产品抽验一次,每次取三个试样;氧含量每半年抽验一次,每次取三个试样。
- 5.5 密度、硬度每批产品抽验一次,每次各取三个试样;电阻率、冲击韧性每5批产品抽验一次,每次各取三个试样。
- 5.6 微观组织每批产品抽验一次,每次取三个试样。
- 5.7 产品规格尺寸及表面质量进行100%检验。
- 5.8 当原材料、生产工艺或设备改变时,必须进行全部项目检验。
- 5.9 抽样检查发现有不合格试样的,加倍取样进行不合格项目复验。若仍有不合格试样的,则该批此项判为不合格。但允许供方逐个检查,合格者单独交货。

6 标志、包装、运输和贮存

6.1 标志

每件产品应附有标签或标牌,其上注明:

- a. 制造厂名称;
- b. 产品名称及规格;
- c. 产品批号。

6.2 包装、运输和贮存

6.2.1 产品逐个用塑料袋装好再装入小纸盒内,然后用木箱包装。木箱内用软物填实,塞紧,以防窜动。箱外应注明“防潮”、“轻放”等字样。每件重不超过20kg。

6.2.2 产品应保存在通风、干燥、无腐蚀性气氛的环境中。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书,其上注明:

- a. 制造厂名称;
- b. 产品名称;
- c. 产品牌号及规格;
- d. 批号、批重和件数;
- e. 各项分析检验结果及技术监督部门印记;
- f. 本标准编号;
- g. 检验日期。

附录 A

难熔合金中铜的测定 (补充件)

本方法适用于难熔合金中铜含量的测定。

A1 方法提要

铜与硫代硫酸钠反应生成硫化铜沉淀，而与大部分元素分离。将沉淀用硝酸溶解，用氯化钠络合残留的少量铜。加入碘化钾与铜生成碘，用淀粉指示终点。

A2 试剂

- A2. 1 盐酸(HCl) 密度 1. 19g/cm³;
A2. 2 硝酸(HNO₃) 密度 1. 42g/cm³;
A2. 3 磷酸(H₃PO₄) 密度 1. 70g/cm³;
A2. 4 硫酸(H₂SO₄) 密度 1. 84g/cm³;
A2. 5 硫代硫酸钠(Na₂S₂O₃) 固体;
A2. 6 碘化钾(KI) 固体;
A2. 7 氯硫化钾(KSCN) 10%;
A2. 8 指示剂 淀粉 0.5% (临时配制)
A2. 9 铜标准溶液 含 Cu 10mg/ml

称取纯铜 10g,用 1:1 硝酸 30ml 加热溶解。加硫酸 10ml, 蒸发至冒硫酸烟, 稍冷。加水 50ml, 加热溶解盐类, 冷却后移于 100ml 容量瓶中, 稀释至刻度。

A2.10 硫代硫酸钠标准溶液 1N

称取硫代硫酸钠 250g 溶于蒸馏水中, 稀释至 1000ml。配制前的蒸馏水需煮沸 15min, 除去二氧化碳, 密闭冷却后使用。

用以下方法确定硫代硫酸钠对铜的滴定度：

根据试样含铜量的高低,用移液管吸取与试样含铜量相近的铜标准溶液于 400ml 烧杯中。加硫酸 3ml,用水稀释至 50ml,煮沸。加氯化钠 2g,以下按分析程序进行。

式中: T ——硫代硫酸钠标液对铜的滴定度,g/ml;

g——所取铜标准溶液中铜的质量,g;

V ——滴定消耗的硫代硫酸钠标液的体积, ml。

A3 分析步骤

称取试样 0.1g 于 400ml 烧杯中, 加盐酸 300ml、硝酸 5ml。低温加热溶解, 蒸发至约 10ml, 稍冷。加磷酸 10ml、硫酸 8ml, 蒸发至冒浓白烟, 冷却。加水 200ml, 加热溶解盐类再煮沸, 稍冷。不断搅拌溶液, 加硫代硫酸钠 7g(溶液呈乳白色), 加热至乳白色消失, 静置 30min。用快速滤纸过滤, 将沉淀及滤纸一并置于原烧杯中。加硝酸 20ml, 加热蒸发至约 5ml, 加硫酸 4ml, 蒸至冒烟。加入硝酸破坏碳化物至溶液清澈, 冷却。用水冲洗杯壁, 加热至冒浓白烟, 赶尽硝酸, 冷却。

加水 50ml, 加热溶解盐类, 煮沸。加氯化钠 2g, 继续煮沸 2min, 冷却。加碘化钾 4g, 混合均匀, 放于暗处 3min。加氯硫化钾溶液 10ml, 用硫代硫酸钠标液滴定至溶液呈浅黄色, 加淀粉溶液 5ml (蓝黑), 继续滴定至蓝色消失。

用下式计算铜的百分含量：

式中: T ——硫代硫酸钠标液对铜的滴定度,g/ml;

V ——样品所耗硫代硫酸钠的体积, ml;

G——样品质量, g。

附加说明。

本标准由机械电子工业部电子标准化研究所提出。

本标准由七四四厂负责起草。

本标准主要起草人：王林生。